|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | 提出日 ： 　　　〇年　　〇月　　〇日 | | |
| 届出者情報 | | | | | | |
| 学籍番号 | | 123456789 | | | | |
| フリガナ | | コウセン　タロウ | | | | |
| 氏　　名 | | 高専　太郎 | | | | |
| 所属・学年 | | (高専名)　〇〇高専　　 (学科・コース名)　　機械工学科　　　(学年)　３年 | | | | |
|  | | | | | | |
| 履修を希望する科目等の情報 | | | | | | |
|  | 科目開設高専 | 科目名 | 担当教員名 | | 開講時期 | 備考 |
| 1 | △△高専 | 機械工学Ⅰ | △△　△△ | | 前期・後期 |  |
| 2 | □□高専 | 半導体特論 | □□　□□ | | 前期 |  |
| 3 |  |  |  | |  |  |
| 4 |  |  |  | |  |  |
| 5 |  |  |  | |  |  |

【別紙様式１(７(３)関係)】

高専間提供科目履修願い

【注意事項】

太枠内に記入してください。

履修希望者が多い場合、選考の結果、履修が認められない場合があります。

|  |
| --- |
| 学生所属高専受付印 |
|  |